



運作說明

承續工研院於2016年籌組之巨量微組裝聯盟(CIMS)成果，台灣光電暨化合物半導體產業協會(TOSIA)結合顯示與LED產業，籌組SIG接手運作。2021是micro-LED量產元年，巨量移轉瓶頸已突破、良率提升，是目前最被看好的下世代顯示技術。而台灣在LED、面板、半導體以及驅動IC具有完整的產業鏈優勢且具有領先利基，期許在產官學界的合作下，打造台灣兆元MicroLED的新聚落。

宗旨

集結產、學、研等跨領域專家，分享 Micro-LED趨勢及市場商機，共同研議 MicroLED台灣產業發展方式

運作方式

- 強化與國際在材料、設備的聯結
- 鏈結產、官、學、研資源，建立互動平台
- 建立MicroLED模組協會標準

活動頻率

不定期活動

加入方式

- TOSIA會員向秘書處提出申請，經審查通過即可
- 非屬會員之成員申請資格為於中華民國設立之公司或法人團體，填具「加入SIG成員申請書」，經審查通過並繳交年費NT\$3萬/SIG 即成為SIG成員。

申請表下載





智慧顯示與 MicroLED SIG成立大會

- 主辦單位：台灣光電暨化合物半導體產業協會
- 日期：2021年8月27日(五) 13:00-15:00 PM
- 地點：新竹喜來登大飯店 4樓西館小宴會廳

時間	議程	主講人
13:00-13:30	報到	
13:30-13:45	理事長暨貴賓致詞	TOSIA 汪秉龍 理事長 工研院電光所 吳志毅 所長
13:45-14:00	智慧顯示與MicroLED SIG簡介	產業發展與技術委員會 胡鴻烈 副主委
14:00-14:40	MicroLED 顯示技術的進展與挑戰	產業發展與技術委員會 李允立 主委
14:40-14:45	合影留念	
14:45-15:00	交流聯誼	

- 報名網址：<https://forms.gle/LFnmARiHVtLg5bkp9>

